

참가비

구분	1부스/9㎡(세벌도)
일반	410,000엔
회원 ¹⁾	350,000엔
기타 비용	
코너 부스 비용 (코너 한 개 당) ²⁾	15,000엔

신청방법

귀사의 참가 제품, 기술, 서비스에 따라 참가 전시회를 선택하시어 별첨의 전시회 '참가신청서' 뒷면의 '참가 규약'을 확인하신 후, '참가 신청서'에 필요사항을 기재하여 운영사무국으로 보내 주십시오. 참가 신청서를 수리하는 대로 청구서를 발행해 드리오니, 기재된 기일까지 입금해주시기 바랍니다. (원칙 회기 전 입금)

신청 마감일

2019년 1월 31일 (목)

취소 수수료

참가 신청자의 사정으로 전시회 참가를 취소하는 경우 (전부 또는 일부)에는 아래와 같이 취소 수수료를 받습니다.

서면으로 취소 통지를 수리한 날	취소 수수료
2019년 2월 1일 (금) 까지	부스 요금의 50%
2019년 2월 2일 (토) 까지	부스 요금의 100%

2020 도쿄올림픽 패럴림픽 경기대회 개최로 인해, 회장 이용이 제한됩니다.

부스 위치 결정

부스의 수, 과거 참가이력, 회원가입 여부에 따라 주최자가 결정하여, 참가자설명회에서 발표합니다.

개최시간에 대해

설치 및 철거 시간을 종합적으로 감안하여 예정된 개최시간은 아래와 같습니다.

6/5 (수) 10:00~17:00
6/6 (목) 10:00~17:00
6/7 (금) 10:00~16:00

부스 제작에 대해

효율적인 설치 및 철거를 위해, 패키지 부스 이용에 협조해주시기 바랍니다. 자세한 내용은 별도로 안내해드립니다.

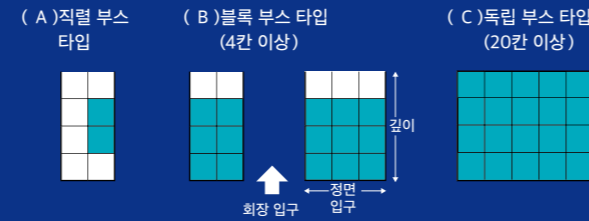
¹⁾ 대상 : WECC 회원
(CPCA, EIPC, ELCINA, HKPCA, IPC, IPCA, KPCA, TPCA)

²⁾ 부스 위치 결정 시, 코너 부스를 선택하실 수 있습니다.
※수량이 한정되어 있으므로 서둘러 신청하여 주십시오.
※코너 부스를 신청하실 경우, 개방면은 아래와 같습니다.

* 직렬 : 2면 개방 (코너 부스 한 개)
* 블록 : 3면 개방 (코너 부스 두 개)

※코너 부스를 신청하지 않으셨더라도, 코너에 배치되는 경우에는 코너 부스 요금이 적용됩니다.

부스 형태



개최까지의 일정 (예정)

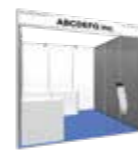
2019년
1/31 (목) 최종신청마감
2/18 (월) 참가자설명회 (도쿄)
2/21 (목) 참가자설명회 (오사카)
4 월상순 초대장배포 (예정)
4 월하순 각종제출서류기한
4 월하순 방문 사전등록 시작
6/3 (월) ~ 6/4 (화) 반입기간
6/5 (수) ~ 6/7 (금) 전시회 개최
※최종일 당일 철거

참고) 패키지 부스

장식과 비품이 포함돼 있고, 디자인성까지 갖춘 패키지 부스를 준비했습니다. 패키지 부스를 신청하시면 간편하게 전시에 참가하실 수 있습니다. 다양한 구성으로 준비하여 수시로 공식 홈페이지를 통해 정보를 제공할 예정입니다.

● 1부스 베이직 플랜
75,000엔 (세벌도)

최소한으로 필요한 부스 제작, 전원, 카펫 등이 포함된 플랜입니다.



● 1부스 업그레이드 플랜
264,000엔 (세벌도)

부스 제작, 전원, 카펫 외에도, 부스 시인성을 높인 사인이나 색상 등을 고려한 플랜입니다.



● 2부스 업그레이드 플랜
464,000엔 (세벌도)

부스 안에 선반이나 보관 스페이스를 용도에 따라 배치할 수 있는, 플렉시블한 플랜입니다.



※상기 요금은 장식요금이며, 참가비도 따로 부과됩니다.
※사양, 가격은 변동될 수 있습니다.
※자세한 내용은 별도로 안내해 드립니다.

JPCA Show
제49회 국제전자회로산업전

JIEP Microelectronics Show
제33회 최첨단 실장기술, 패키징 전시회

JISSO PROTEC
제21회 실장 프로세스 테크놀로지 전시회

유기 디바이스 종합전
IoT 대응 반도체 및 회로 기판전

WIRE Japan Show
전기 및 광전송 기술전

Smart Sensing
스마트 센싱

JEP/TEP Show
全國電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合



のせる つなぐ つくる そして ひろげる

6.5 ▶ 6.7 전시회 참가안내

도쿄 빅사이트 서1~4홀+회의동

전자기기 2019
토탈 솔루션전시회

www.jpcaashow.com

본부사무국

일본사단법인 일본전자회로공업회

Secretariat Office

JTB Communication Design, Inc.

Celestine Shiba Mitsui Building, 3-23-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-8335
TEL: +81-3-5657-0767 FAX: +81-3-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp



주 최 : 일반사단법인 일본전자회로공업회, 일반사단법인 일렉트로닉스 실장학회,
일반사단법인 일본로봇공업회
공동주최 : 전자 디바이스산업신문 ((주) 산업타임즈사), 전선신문 ((주) 공업통신)
JTB Communication Design, Inc., 全國電子部品流通連合会 / 東京都電機卸商業協同組合
후 원 : 경제산업성

해의 협력 : 세 계전자회로업계 단체협의회 (WECC) 가맹 단체
CPCA(중국 PCB 협회), EIPC(유럽 PCB 협회), ELCINA(인도 전자 공업회),
HKPCA(홍콩 PCB 협회), IPC(미국 PCB 협회), IPCA(인도 PCB 협회),
KPCA(한국전자회로산업협회), TPCA(대만 PCB 협회)

전자기기토탈 솔루션전시회 2019

www.jpccashow.com

IoT, 자동차, 로봇, 의료, 웨어러블 등을 구현하는 기술 종합 전시회

일렉트로닉스 전시회 중에서도 전문성과 주목도가 높고, 국내외 많은 참관객이 방문하여 활발한 교류와 상담의 장을 제공함으로써, 참가하시는 여러분의 비즈니스를 응원합니다. 본 전시회만의 참가 효과 상승 지원 내용을 보시고 참가를 검토해주시기 바랍니다.

2019.6.5 ▶ 6.7 도쿄 빅사이트 서1~4홀+회의동

2018년 실적

- 참가 규모** 516 개사
1,476 부스
- 방문객 수** 50,827 명
- 세미나 청강자 수** 12,571 명

전시회 레이아웃안



무료

방문자 정보 조기제공 서비스

부스에 오셨던 참관객 정보를 6월10일(전시 종료 후 월요일)에 제공합니다!!
방문 감사 인사나 기타 정보 제공 등에 사용하시기 바랍니다.
● 온라인 사전등록을 권장함으로써 실현 가능
● 데이터를 제공하므로 바로 접근 가능
※참가자 설명회에서 자세하게 안내해드립니다.

무료

참가자 프레젠테이션

전시회 참가의 효과를 높이기 위해 이용하시기 바랍니다.
판넬이나 포스터 만으로는 부족한 정보 전달 및 홍보를 위해!!
● 세미나 회장 (30분 강연)
● 발표용 기기 완비
● 세미나 접수 직원 배치
※강연일시는 신청하실 때 선착순으로 선택하실 수 있습니다.

주요 방문 기업

- 자 동 차 관 련** : 아이신 세이키, 아사히 덴소, 이치코 공업, 칼스닉칸세이, 게이힌, KOA, 고이토 제작소, 스탠리 전기, 스미토모 덴소, 다이하쓰 공업, 덴소, 도카이리카, 도요 덴소, 도요타 자동차, 닛산 자동차, 니혼하쓰조, 파이오니아, 히타치 오토 모터브 시스템즈, 히노 자동차, SUBARU, 혼다 기연공업, 마쓰다, 미쓰비시 자동차 공업, 야자키 부품
- OA 및 로보틱스** : 오므론, 키엔스, 캐논, 코니카미놀타, 사이버다인, 산요 전기, JUKI, 세이코 엡손, 파나소닉, 파나소닉 스마트 팩토리 솔루션즈, 화낙, FUJI, 후지 제록스, 미쓰비시 전기, 야스카와 전기, 야마하 발동기, 리코 인더스트리, 리코 재팬
- 정 보 · 통 신 관 련** : 애플, 인텔, NHK 미디어 테크놀로지, NTT, NTT 도코모, 오키 전기공업, 한국방송공사(KBS), 교세라, KDDI, 소프트뱅크, 도쿄 방송 홀딩스(TBS), 도시바 정보시스템, 일본 IBM, 일본 전기, 일본 마이크로 소프트, 일본 유니시스, 파나소닉, PFU, 히타치 제작소, Huawei, 후지쿠라, 후지쓰, 무라타 제작소
- A V · 가 전 관 련** : LG전자, 카시오 계산기, 캐논, Samsung Electronics, 샤프, 소니, 소니 글로벌 매뉴팩처링&오퍼레이션즈, 소니 세미컨덕터 솔루션즈, 다이킨 공업, 니콘, 파이오니아, 파나소닉, 후지쓰 제너럴, 야마하, 롤랜드
- 의 료 기 기 관 련** : 올림푸스, Siemens, 시마즈 제작소, 시라카와 올림푸스, 데루오, 도시바 메디컬 시스템즈, 히타치 하이테크놀로지, 히타치 헬스케어 매뉴팩처링, 후지필름, 마크 전자, 모리타 도쿄 제작소
- 반도체 디바이스 관 련** : 인텔, ST마이크로일렉트로닉스, 캐논, 삼성전자, SCREEN 홀딩스, 소니, TDK, 도쿄 일렉트론, 도시바 메모리, 니콘, 히타치 하이테크놀로지즈, 후지쓰 세미컨덕터, 마이크로 재팬, 르네사스 일렉트로닉스, 로움
- 항 공 · 우 주 관 련** : IHI, NEC 스페이스 테크놀로지, JAXA(우주항공연구개발기구), 신포니아 테크놀로지, 나브테스코, 일본 아비오닉스, 일본 전기, 미쓰비시 중공업, 미쓰비시 전기
- 기 타** : 해상 자위대, 육상 자위대, 도쿄가스, 도쿄전력홀딩스, 도카이여객철도, 서일본여객철도, 동일본여객철도
- 전 자 회 로 기 관** : 어드반테스트, 이스턴, 이비엔, 에루나, 교에이 산업, 교사, 교세라, 교덴, 시라이 전자공업, 신코 제작소, 신코 전기공업, 스미토모 덴코 프린트 서킷, 다이쇼 전자, 닛토 덴코, 일본 CMK, 일본 맥트론, 파나소닉, 히타치카세이, 후지쿠라, 후지쓰 인터커넥트 테크놀로지즈, 메이코, 아마시타 머티어리얼, 리소 공업

구성 전시회, 참가 대상

전자회로기술	고밀도 구현 기술	전자 부품 구현기	신규 회로 형성 기술	전기 및 광접속 기술	센서 기술	반도체 전자부품
<p>JPCA 2019 Show 제49회 국제전자회로산업전</p> <p>●프린트 배선판 기술전 제품 (전자회로기판 등의 전자기기), 설계기술, 신뢰성/검사기술, 주재료/절연재료, 기능 재료/프로세스재료/기자재, 제조설치/설비, 환경시스템, 물류시스템</p> <p>●반도체 패키징 부품 내장기술전 모듈 기판, 모듈 실장/설계, 모듈 기판/실장 재료, 제조 프로세스 기술/기자재, 물류/환경대응 시스템</p> <p>●플렉시블 프린트 배선판 제품 출전 구역 ●기기 반도체 수탁생산 시스템전 프린트 배선판 실장 기판, 모듈 실장 기판, 각종집적회로/실장/조립/검사수탁 서비스</p>	<p>JIEP Microelectronics Show 제33회 최첨단 실장기술, 패키징 전시회</p> <p>고밀도 실장기술 전반 전시회 내 파빌리온: 아카데미 플라자 / ex-tech</p>	<p>JISSO PROTEC 제21회 실장 프로세스 테크놀로지 전시회</p> <p>전자부품 실장기 및 관련기기/시스템, 반도체 실장기/시스템, 검사/시험장치, 실장 설계 시스템</p>	<p>유기 디바이스 종합전 IoT 대응 반도체 및 회로 기판전</p> <p>각 프린티드 일렉트로닉스, 부품/MEMS/센서, LED/OLED/유기반도체 관련 응용제품, 전선/케이블용 계측기, (전선/케이블/하네스) 재료, 장치/시스템, 설계/분석 시스템, 검사/평가 측정 기술 등</p>	<p>WIRE Japan Show 전기 및 광전송 기술전</p> <p>산업용 기기, 전선/케이블 및 커넥터, 전선 가공기, 배선용 부재, 와이어 하네스, 전선/케이블용 계측기, (전선/케이블/하네스) 제조장치, 검사기, M2M, 광전송</p>	<p>Smart Sensing 스마트 센싱</p> <p>센서/센서노드 관련, 반도체/부품 디바이스, 전자기기, 통신 디바이스/네트워크 시스템, 소프트웨어 관련, 데이터 플랫폼, 전원, 기타 주변기기/기술/서비스</p>	<p>JEP/TEP Show JEP 全国電子部品流通連合会 東京都電機卸商業協同組合</p> <p>반도체, 전자 디바이스, 센서, 기구 부품, FA 제어기기, 계측기, 전원, IoT/M2M솔루션 제안</p>